

## Publikációs lista

### **Tézispontokhoz kapcsolódó tudományos közlemények:**

#### **Lektorált, idegen nyelvű folyóirat cikkek:**

L1. M. Janóczki, Z. Radvánszki, L. Jakab, O. Krammer: X-ray Imaging in Pin-in-Paste technology, Periodica Polytechnica Electrical Engineering (2009) xxx-xxx. (megjelenés alatt)

L2 M. Janóczki, L. Jakab: X-ray Solder Alloy Volume Measurement in Pin-in-Paste Technology, Soldering & Surface Mount Technology (2009) xxx-xxx. (megjelenés alatt)

#### **Konferencia-kiadványban megjelent, idegen nyelvű előadások:**

K1 M. Janóczki, A. Szabó, Cost Effective Component Placement Quality Measure through pre-reflow AOI and SPC tools – one step to DPC, Proceedings of 30th ISSE, Cluj-Napoca, (2007) 434–438.

K2. M. Janóczki: Soldering Phenomena of a Several Years Standing Lead-free Wave Soldering Technology, Proceedings of 4th EMPS, Terme Catez, (2006) 339–344.

#### **Magyar nyelvű publikációk:**

M1. Janóczki Mihály: Automatikus optikai vizsgálat, ELEKTRONet (2009) (megjelenés alatt)

### **További tudományos közlemények**

K3. M. Janóczki, B. Illés, Cost Effective Design for Six Sigma in Component Placement, Proceedings of 29th ISSE, St. Marienthal, (2006) 441–446.

K4. M. Janóczki: Cost Effective Component Placement Quality and Machine Capability Measurement, Proceedings of 13 th SIITME, Baia Mare, (2007) 301-310.